证券代码：603893　　证券简称：瑞芯微

瑞芯微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

（2026 年 11 月）

投资者关系活动类别	☑特定对象调研　☑分析师会议　☐媒体采访　☐业绩说明会 ☐新闻发布会　☐路演活动　☑现场参观　☐其他_____
参与单位	（排名不分先后）长江证券、中信证券、浙商证券、华泰证券、国海证券、国泰海通证券、兴业证券、野村东方证券、东亚前海证券、中泰证券、东吴证券、广发证券、天风证券、东北证券、华福证券、美银美林证券、融通基金、博时基金、财通基金、泰康基金、海富通基金、浦银安盛基金、南方基金、圆信永丰基金、泉果基金、鹏华基金、银河基金、华泰柏瑞基金、汇丰晋信基金、泰信基金、博道基金、太平养老、建信养老、平安资管、国寿资产、华泰资产、新华资产、泰康资产、财通资管、中信资管、盘京投资、涡流私募、Schroders、Millennium、Broadpeak、Citadel、First Plus、Library Group、Dragonstone、Protium、Ninety One、Consilium、Grand Alliance Asset、WT Asset、Hel Ved Capital、AIA Company Limited、Coreview Capital、Schonfeld Strategic Advisors LLC、Neuberger Berman China Equity Master Fund、PSP Investment、荣正&广发联合组织走进上市公司活动一行 33 人
时间	2026 年 11 月
地点	现场调研、电话会议
接待人员	董事会秘书：林玉秋 证券部副经理：王家珺 投资者关系：周陬、李雅妮
投资者关系活动主要内容介绍	**一、公司介绍** 公司相关接待人员向投资者介绍了公司基本信息、主营业务情况后，进入问答交流环节。 **二、交流环节** **1、公司四季度目前经营情况怎么样，此前第三季度 PCB 交期拉长的影响是否缓解？**

	回答：三季度 PCB 的交期拉长，导致部分客户三季度终端产品备料周期拉长，对行业终端客户出货造成短期影响，四季度终端出货节奏已有所缓解。 当前经营情况良好，公司发挥 AIoT 芯片平台布局和客户生态优势，下游以机器人、汽车电子、机器视觉、工业应用、新质生产力为代表的 AIoT（端侧 AI）产品线保持高速增长，为公司经营持续贡献成长动能。 **2、公司三季度分红是基于什么考虑？** 回答：截至今年前三季度，公司实现营收 44.49 亿元，同比增长约 41.64%，实现净利润 13.32 亿元，同比增长 70.9%。 公司上市以来持续回报股东，累计现金分红总额 20.5 亿元，切实回馈投资者，积极落实国务院有关资本市场高质量发展意见及《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求、践行公司《提质增效重回报》行动方案，通过一年多次分红使股东更及时地分享公司经营成果，增强投资者获得感。 **3、第四季度毛利率的变化趋势如何，会继续增长吗？** 回答：公司毛利率以综合毛利率的形式体现，变动主要受每个季度产品及客户的销售结构变化影响，在合理范围内波动。预计第四季度公司毛利率不会出现重大波动。 **4、现在有看到哪些 AI 大模型在端侧跑通的应用吗？** 回答：AI 大模型正在从云端加速向终端设备渗透发展，端侧 AI 成为继云端 AI 之后的下一波产业浪潮。千行百业诸如教育、家庭、医疗以及工业、农业、服务业等各领域传统电子产品通过在端侧部署 AI 模型，可以实现自主决策，做出及时的响应，从“被动执行”转向“主动服务”，大幅提升产品的实用性、易用性。目前各行各业采用公司芯片方案的端侧 AI 新兴硬件层出不穷，例如： （1）面向家庭：AINAS 将本地存储与端侧算力合为一体，照片、视频与文档在设备内完成归档整理，并通过本地部署的模型实现文本、图片、视频的统一检索，让 NAS 从数据仓库升级为承载家庭 AI 应用的算力中心。 （2）面向办公：AI 办公智能体方案可以实现模型、文件与对话数据全部留在本地，并可对接客户既有的协同文档、私有网盘与 OA 应用。 （3）面向工业：AI Box、工控机与机器人控制器，面向工业视觉、工业质检、储能电力、智慧交通、安防监控与边缘网关等场景，为数据不出域的应用提供本地算力支撑。

	5、公司在汽车智能座舱领域有何差异化策略来持续提升份额？ 回答：公司利用 AIoT 积累的技术、产品及生态优势，形成汽车电子多产品线布局、协同发展。其中在智能座舱方向，公司一系列高性能主控芯片为座舱应用提供基础的算力底座；对于大模型技术加速进入座舱带来的端侧 AI 算力更高需求，公司以“主芯片+协处理器”组合方案应对，为车厂提供更加灵活的计算平台配置方案，提高公司在智能座舱市占率。 **6、公司 RK3572 目前市场推广情况如何？什么时候开始大规模量产？** 回答：RK3572 采用双核 Cortex-A73+六核 Cortex-A53，内置 4TOPS 自研 NPU，是公司新款 AIoT 中阶平台，与 RK3588、RK3576 形成 8nm 先进制程下“高端-中高端-中端”完整产品矩阵，充分满足客户不同档位产品需求，依托公司良好的跨平台移植性，帮助客户降低投入成本、快速实现量产。 RK3572 在平板电脑与移动终端、AI 摄像头、视频分析、NAS、零售设备及数字标牌等目标市场项目进展顺利，已有多家终端客户方案落地发布，在四季度大规模出货。
时间	2026 年 11 月 23 日
备注	交流过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，不存在透露任何未公开重大信息的情形。